



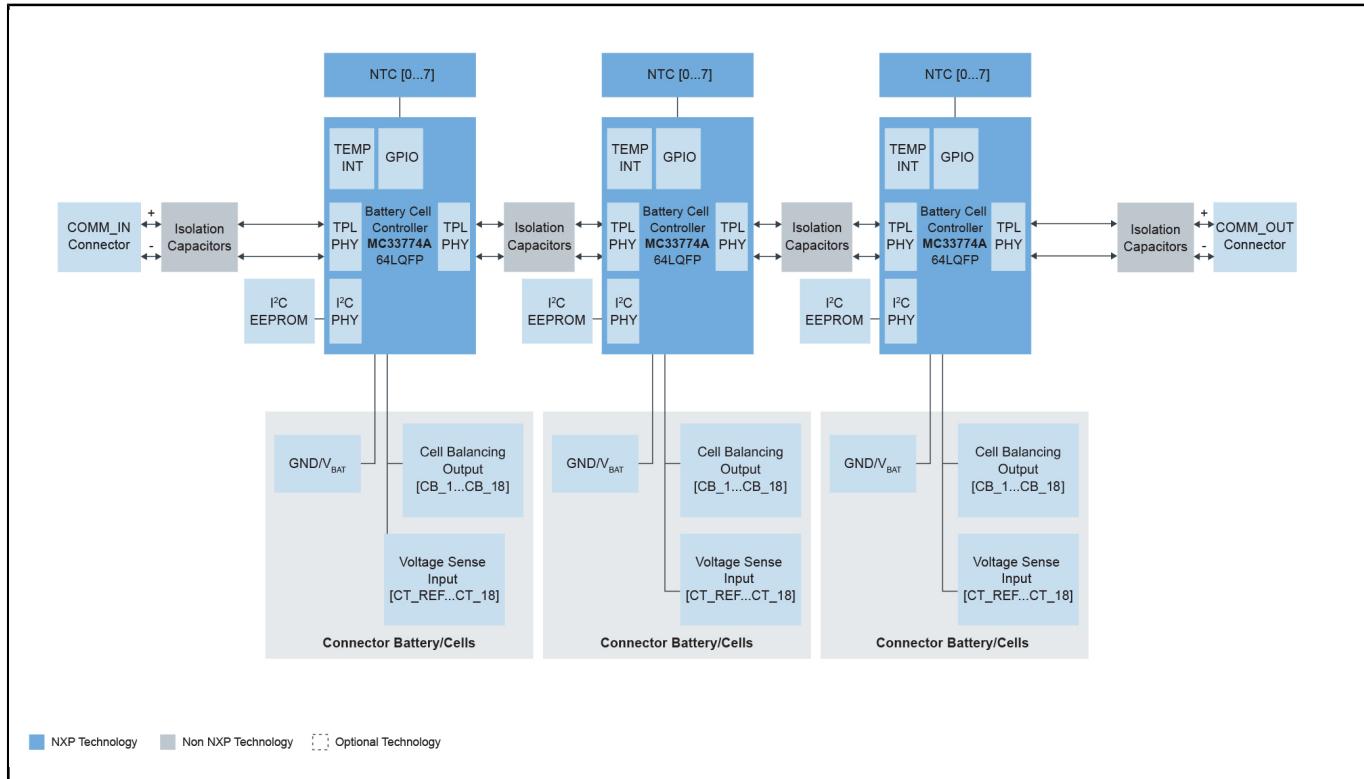
MC33774ATP搭載のETPLを使用した HVBMS集中型セル・モニタリング・ユ ニット (CMU)

RD33774PC3EVB

Last Updated: Apr 25, 2024

RD33774PC3EVBは、エレクトリカル・トランスポート・プロトコル・リンク (ETPL) 通信を使用する集中型セル・モニタリング・ユニット (CMU) のリファレンス・デザインです。800 V 高電圧バッテリー・マネジメント・システム (HVBMS) のハードウェアとソフトウェアの迅速なプロトタイプ作成に最適です。このボードは、デイジー・チェーン構成の3個のMC33774アナログ・フロント・エンド (AFE) を搭載しています。

RD33774PC3EVB Block Diagram



View additional information for [MC33774ATP搭載のETPLを使用したHVBMS集中型セル・モニタリング・ユニット\(CMU\)](#).

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2025 NXP B.V.